ORGANIC EL ELEMENT

Publication number: JP2000208251
Publication date: 2000-07-28

Inventor

HAYAKAWA TOSHIO; ENDO HIROYUKI; ONIZUKA

OSAMU; EBISAWA AKIRA; KAWASHIMA MASAYUKI

Applicant:

TOK CORP

Classification:

- International: H05B33/04; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14;

H01L51/52; H05B33/04; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; (IPC1-7): H05B33/04; H05B33/14

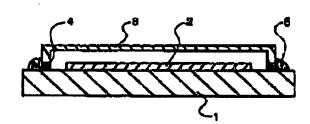
- European:

Application number: JP19990008455 19990114 Priority number(s): JP19990008455 19990114

Report a data error here

Abstract of JP2000208251

PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively restrain reduction in luminance, the occurrence of a dark spot and the degradation with the lapse of time such as the expansion by flxing a sealing plate on a base board in a joining part except for an area for forming an organic EL structure, and arranging a sealing resin including a drying agent around the joining part. SOLUTION: An organic EL element has an organic EL structure 2 formed on a base board 1 and a sealing plate 3 arranged at a prescribed interval so as to cover this organic EL structure 2. The sealing plate 3 is adhered/fixed and sealed by an adhesive 4. A sealing resin 5 is arranged in close contact so as to cover the outer periphery of a joining part of the sealing plate 3 fixed by the adhesive 4. A drying agent included in this sealing resin 5 is desirably added by about 0.5 to 30 wt.%. A glass plate is desirably cited as a material of the sealing plate 3. Alkaline glass is desirable as a glass material. A cation type adhesive causing no obstruction by oxygen and advancing polymerization reaction even after light irradiation is desirable as the sealing adhesive 4.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Back to JP200

Family list

1 family member for: JP2000208251

Derived from 1 application

1 ORGANIC EL ELEMENT

Inventor: HAYAKAWA TOSHIO; ENDO HIROYUKI; Applicant: TDK CORP

(+3)

EC: IPC: H05833/04; H01L51/50; H05833/12 (+8)

Publication info: JP2000208251 A - 2000-07-28

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公別番号 特別2000-208251 (P2000-208251A)

(43)公開日 平成12年7月28日(2000.7.28)

(51) Int.Cl.'	微別記号	₽ I	%− ₹7 −− ₹
HO 5 B 33/04		HO5B 33/04	3 K 0 0 7
33/14		33/14	A

審査開求 決請求 耐水質の数2 OL (金 10 页)

(21)出顧番号	特國平11-845 5	(71) 出願人 000003067 ティーディーケイ株式会社
(22) 出國日	平成11年1月14日(1999.1.14)	東京都中央区日本橋1丁目13番1号 (72)発明者 早川 飯雄
		北京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内
		(72)発明者 連編 広行 東京都中央区日本横一丁自13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内
		(74)代理人 100082865 护理士 石井 陽一

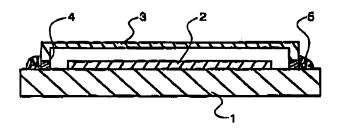
最終更に続く

(54) 【発明の名称】 有機EL掌子

(57) 【坚約】

【課題】 船動時間の経過に伴う輝度の低下、ダークスポットの発生、拡大といった索子の経時劣化を有効に抑制し、初期性能を長期間維持できるとともに、簡単な耐止工程で製造でき、しかも低コストの有機をしぬ手を取現する。

【解決争機】 抵板1と、この抵板上に形成された有機 Eし構造体2と、この有機Eし構造体2を対止する耐止 板3とを有し、前記対止板3は有機Eし構造体2の形成 されている領域外の接合部で拡板1上に固定されるとと もに、前記接合部の全周囲に乾燥剤を含有した対止樹脂 5が配置されている有機Eし端子とした。



【物許額水の範囲】

【関水項1】 超板と、この越板上に形成された有機E 見構造体と、この有機Eし構造体を對止する對止板とを 有し、

前記針止板は有機EL構造体の形成されている領域外の接合部で基板上に固定されるとともに、前配接合部の全 関固に乾燥剤を含有した對止樹脂が配置されている有機 EL素子。

【開水項2】 封止樹脂内に含有されている乾燥剤は、 0、5~30重量%添加されている開水項1の有機EL 競子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の風する技術分野】本発明は、有機化合物を用いた有機EL零子に関し、さらに詳細には、拡板上に積層された有機EL機造体を保設するための對止構造に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、有機EL架子が確んに研究されている。これは、ホール注入電極上にトリフェニルジアミン(TPD)などのホール輸送材料を蒸發により薄膜とし、その上にアルミキノリノール館体(Alq3)などの散光物質を発光圏として積層し、さらにMgなどの仕事関数の小さな金属電極(電子注入電極)を形成した基本構成を有する案子で、10V前後の質圧で数100から数1000cd/m²ときわめて高い輝度が得られることで注目されている。

【0003】ところで、有機ドし森子は水分により劣化することが知られている。水分の影響により、例えば、発光層と電極層との間で刺離が生じたり、構成付料が変質してしまったりして、ダークスポットと称する非発光傾域が生じたり、発光而積が縮小したりして所定の晶位の発光が維煙できなくなってしまう。

【0004】この問題を解決するための方法として、例えば、特別平5-36475号公報、同5-89959号公報、同7-169567号公報等に配載されているように、有機EL積層構造体部分を被う気密ケース、對止層等を基板上に密着固定して外部と遮断する技術が知られている。

【0005】しかし、このような対止圏等を設けたとしても、やはり、駆動時間の経過に伴い外部から侵入する水分の影響によって、発光輝度が減少したり、ダークスポットが生じたり、これが拡大したりして発光而積が縮小し、素子が劣化し、ひいては、発光不良が悪化して使用不能になってしまう。

【0006】生た、有機日上構造体を気能ケース内に収納し、このケース内に乾燥剤を配置することが提案されている。例えば、特開平3-261091号公職には、乾燥剤として五酸化ニリン^{*}(P₂O₃)が開示されている。しかし、P₂O₂は水分を吸収してその水に溶解(割

解)し、リン酸となり、有機EL構造体に恐影響を及ぼ してしまう。また、P¸の。の耐人方法が著しく限られる ため採用的ではない。

【0007】特間平6-176867号公銀には、数粉末個体脱水剤を外郎の保護ケース内に光填する有機EL 報子が開示されている。微粉末間体脱水剤としては、ゼオライト、活性アルミナ、シリカゲル、酸化カルシウムが挙げられている。しかし、外部ケース内に微粉末間体脱水剤が充填された外部ケースを取り付ける工程を必要とし、製造工程が煩難となる。さらに、ゼオライトのような水分を物理吸着する乾燥剤を直接索子と接するような状態でケース内に配置することとすると、有機EL級子が発光する際の熱で吸着した水分を放出してしまうので、十分な寿命が得られない。

【0008】これに対し、特別平9-148066号公報には、乾燥剤として化学的に水分を吸着するとともに吸湿しても個体状態を維持する化合物、具体的には、アルカリ金風酸化物、アルカリ土類金風酸化物、硫酸塩、金風ハロゲン化物が挙げられている。これらの化合物は水分を化学吸着するので、水分の再放出が壁こらず、素子の野命は長くなる。しかし、個体乾燥剤を気密ケース内に保持することは容易でなく、しかも新たな工物を必要とし、繁子の野命としてもまだ不十分である。

【0009】特別平5-114486号公報、特別平5-41281号公報には、紫子を脱水剤を含有するフッ 素化炭化水薬からなる不活性液状化合物中に保存する方 法が開示されている。この方法は、有機EL架子を水分 から保護する上である程度の効果はあるものの、前配脱 水剤を含有する不活性液状化合物を注入する工程を必要 とし、對止工程が煩雑となる。

【0010】以上のように、従来の封止技術では、駆動時間の経過に伴う脚度の低下、ダークスポットの発生、拡大といった案子の劣化現象を抑制する効果が不十分であった。 東た、特に高温、高温の保存条件下でのダークスポットの発生、拡大を抑制できないといった問題を有していた。 また、ある程度の封止効果はあるとしても、封止工程が複雑になったり、コストがかかるといった問題を有していた。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、駆動時間の経過に伴う課度の低下、ダークスポットの発生、 拡大といった案子の経時劣化を有効に抑制し、初期性能 を長期間維持できるとともに、簡単な對止工程で製造で き、しかも低コストの有機でし数子を実現することである。

[0012]

【陳超を解決するための平限】上記目的は以下の構成により選成される。

(1) 基板と、この基板上に形成された有機にL構造

体と、この有機にし構造体を對止する對止板とを有し、 前記對止板は有機Eし構造体の形成されている傾域外の 接合部で拡板上に固定されるとともに、前記接合部の全 周囲に乾燥剤を含有した對止樹脂が配置されている有機 Eし素子。

(2) 財止樹脂内に含有されている乾燥剤は、0.5 ~30 電量% 添加されている上配(1)の有機EL素 子。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の有機に上級子は、悲板と、この基板上に形成された有機に上標遺体と、この有機E上構遺体を對止する對止板とを有し、前配對止板は有機E上構造体の形成されている領域外の接合部で基板上に固定されるとともに、前配接合部の全外回部分に乾燥剤を含有した對止補脂が配置されている。

【0014】有機EL構造体を封止する財止板の接合部を、乾燥剤を含有した財止樹脂で置うことにより、有機 民工構造体を強力に封止することができ、水分の進入を 効果的に防止し、索子の経時劣化現象を防止することが できる。

【0015】乾燥剤を含有する対比樹脂としては、特に限定されるものではないが、吸湿性の低い樹脂が好ましい。無溶剤の硬化性樹脂、あるいは可溶性の樹脂を溶剤に溶解させたものや、グリース等も使用可能であるが、モノマー成分、樹脂成分、溶剤等があらかじめ含水していると、乾燥剤の吸水性が損なわれるおそれがある。また、密子へのゲメージを考えて、樹脂の硬化塩度が少なくとも100℃以下のものを用いることが好ましい。また、透湿度についても低い樹脂が好ましく、樹脂と痩する基板や對止用接替剤との密替性が良好であるものが好ましい。

【0016】このような樹脂として、例えば、ピスフェノールA型、ピスフェノールF型、奥黎化ピスフェノールA型、ピスフェノールS 別、ピスフェノールA P型、ピフェニル型、ナフタレン型、フェノールノボラック型、オルソクレーンノボラック型、DPPノボラック型、3 T能型、トリスヒドロキシフェニルメタン型、テトラフェニノールエタン型等を有するグリンジルエーテル型、TGDD M型、TG1C型、ヒダントイン型、TETRAD D D 型、アミノフェノール型、アニリン型、トルイジン型などを有するグリンジルアミン型、グリンジルエステル型、旧環型等のエポキン系樹脂等を挙げることができる

【0017】上記エポキシ系樹脂の硬化剤としては、例えば、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、3級アミン類、イミダソール類等を挙げることができが、100℃以下で硬化することが好ましい。また、温度を加えることなく硬化する紫外線硬化型の樹脂等も、好ましい。特に紫外線硬化型エポキシ樹脂が好適であ

る。また、フッ森変性されたアクリル樹脂も好ましいが、フッ森変性されたアクリル樹脂は、基板や射止板との密着性の面で劣る場合があるため注意が必要である。 【0018】可溶性樹脂を溶解させて用いる場合には、

【0018】可俗性相順を辞解させて用いる場合には、 ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ノルボ ルネン系樹脂が好ましい。

【0019】前記熱硬化型エポキン樹脂、あるいは可溶性の樹脂を溶媒中に溶解させて用いる場合、これらの樹脂を溶解させるために通常用いられる溶媒を使用すればよい。この場合、特に沸点が100℃以下のものが好ましく、また、乾燥剤の吸湿性が損なわれるおそれがあるため、低吸水性の溶媒であることが好ましい。

【0020】具体的には、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、ベンゼン、クロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素などの中から好適なものを選択して使用すればよい。

【0021】また、グリースの観も使用可能であり、特にPTFE等のフッ線グリースが好ましい。

【0022】乾燥剤としては、上配樹脂中において吸湿 効果を発抑しうるものであれば特に限定されるものでは ないが、例えば、シリカゲル(SIO。)、ゼオライ ト、特開平9-148066号公報に記載されているよ うな、酸化ナトリウム(Nu¸O)、酸化カリウム(K¸ O)、酸化カルシウム(C a O)、酸化パリウム(B a O)、酸化マグネンウム(M g O)、破酸リチウム(L i,SO,)、砒酸ナトリウム(Na,SO,)、砒酸カ ルシウム(CaSO¸)、硫酸マグネシウム(MgSO 。)、硫酸コパルト(CoSO。)、砒酸ガリウム(G u, (SO,),)、硫酸チタン(Ti (SO,),)、 硫酸ニッケル(NiSO」)、塩化カルシウム(CaC l,)、塩化マグネシウム(MgCl。)、塩化ストロ ンチウム(SrClェ)、塩化イットリウム(YC l.)、塩化銅(CuCl,)、フッ化セシウム(Cs F)、フッ化タンタル(TaF。)、フッ化ニオブ(N bF。)、泉化カルシウム(CaBr。)、泉化セリウ ム(CoBr、)、臭化セレン(SoBr。)、臭化バ ナジウム(VBr゚)、臭化ヤグネシウム(MgB r,)、ヨウ化パリウム(Bal。)、ヨウ化マグネシ ウム(Mgl。)、過塩茶酸パリウム(Bu(Cl O」)。)、過塩茶酸マグネシウム(Mg(CIO」) 。)等を挙げることができる。

【0023】また、水梁化カルシウム (CaH₂)、水 染化ストロンチウム (SrH₂)、水染化パリウム (B aH₂) および水染化アルミニウムリチウム (AILi H₂) 等も好ましい。

【0024】乾燥剤の含有似としては、上記樹脂を含めた全成分に対して、好ましくは0.5~30瓜量%、特に1~20瓜瓜%である。乾燥剤の含有瓜が0.5瓜量%に調たないと乾燥剤による吸水効果が十分でなくなり、30低量%を超えると樹脂の本来有する低透線性が

根なわれてくる。乾燥剤は、通常、上胞樹脂中に分散された状態で用いられる。乾燥剤の平均粒径としては、 Ο、1~10μm 程度である。

【0025】次に、図を参照しつつ本発明の有機EL索子についてより具体的に説明する。図1は、本発明の有機EL索子の一構成例を示す概略断面図、図2はその平面図である。図1、2において、悲板1上に形成されている有機EL機造体2と、二の有機EL機造体2を覆うように所定間隔をおいて配置されている対止板3とを有する。また、対止板3は接着剤4により接着・固定され、対止されている。そして、接着剤4にて固定されている対止板の接合部外周全体を覆うように対止樹脂5が密着配置されている。

【0026】 対止樹脂を接合部に配置する方法としては、強布したり、ディスペンサーなどを用いて配置することができる。途布量としては、特に限定されるものではなく、対止板の接合部の外間全体を覆うように対止樹脂圏を形成しうる量であればよい。しかしながら、使用する樹脂によっては、硬化の際に生じる収縮や、応力などにより、それ自体が削離したり、対止板の接合部の接着層を剝離させたりする場合があるので注意を要する。

【0027】ここで、対止板の接合部とは、紫板上に対 北板を配置・間定するための部位であって、通常、接着 剤により固定されている部位をいう。この場合、接着周 および、これと接している基板および対止板も含まれ る。従って、対止樹脂層は、越板一接着層一対止板にま たがって密着する状態で形成されていることが必要であ る。

【0028】射止板の材料としては、好ましくは平板状であって、ガラスや石英、樹脂等の適明ないし半適明材料が挙げられるが、特にガラスが好ましい。ガラス平板を用いることで、安価でしかも海型の有機Eし設示装置とすることができる。このようなガラス材として、コストの面からアルカリガラスが好ましいが、この他、ソーダ石灰ガラス、鉛アルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、シリカガラス等のガラス組成のものも好ましい。特に、ソーダガラスで、設面処理の無いガラス材が安価に使用でき、好ましい。) 割止板としては、ガラス板以外にも、金属板、プラスチック板等を用いることもできる。

【0029】対止板の大きさとしては、腔に限定されるものではなく、表示部位のデザイン、および回路散計等により、適宜好適な大きさに調整される。その厚さは、平板で通常、0、1~5mm程度である。なお、サンドプラスト等により、対止板に四部を形成し、この部分に有機E上構造体、またはその一部を収納するようにすることも可能である。

【0030】射止板は、スペーサーを用いて高さを戦態 し、所望の高さに保持してもよい。スペーサーの材料と しては、樹脂ピーズ、シリカピーズ、ガラスピーズ、ガ ラスファイバー等が挙げられ、特にガラスピーズ等が好ましい。スペーサーは、通常、粒量の揃った粒状物であるが、その形状は特に限定されるものではなく、スペーサーとしての機能に支障のないものであれば種々の形状であってもよい。その大きさとしては、円換算の直径が1~20μm、より好ましくは1~10μm、特に2~8μm が好ましい。このような直径のものは、粒投100μm 以下程度であることが好ましく、その下限は特に規側されるものではないが、通常直径と同程度以上である。

【0031】なお、対止板に関係を形成した場合には、スペーサーは使用しても、使用しなくてもよい。使用する場合の好ましい人をさとしては、前配範囲でよいが、特に2~8μmの範囲が好ましい。

【0032】スペーサーは、予め對止用接着剤中に混入されていても、接着時に混入してもよい。耐止用接着剤中におけるスペーサーの含有量は、好ましくは0.01~5 wt%である。

【0033】本報明に使用される財止用接替剤としては、熱硬化型の接替剤も使用することができるが、有機EL構造体への影響を考慮すると光硬化型の接着剤が好ましい。例えば、エステルアクリレート、ウレクンアクリレート、メラミンアクリレート、アクリル樹脂アクリレート等の各種アクリレート、ウレタンポリエステル等の樹脂を用いたラジカル系接着剤や、エポキシ、ビニルエーテル等の樹脂を用いたカチオン系接着剤、チオール・エン付加型樹脂系接着剤等が挙げられ、中でも酸素による阻害が無く、光照射後も取合反応が進行するカチオン系接着剤が好ましい。

【0034】カチオン系接着剤としては、カチオン硬化 タイプの紫外線硬化型ニポキシ樹脂模質剤が好ましい。 有機EL 構造体部分の各層構成材料のガラス転移温度が. 140℃以ド、特に80~100℃租止である。従っ て、通常の熱硬化型の接着剤を用いると、その硬化温度 が140~180℃程度であるため、その硬化の際に有 機巨し構造体が軟化してしまい、特性の劣化が生じてし まうという問題がある。一方、紫外線硬化型接着剤の樹 含は、このような有機にし構造体の軟化というような間 題は生じないが、現在一般に用いられている紫外線硬化 型接着剤はアクリル系であり、その硬化の際にその成分 中のアクリルモノマーが抑発し、それが上配有機EL們 遊体の各個成材料に悪影響を及ぼし、その特性を劣化さ せるという問題がある。そこで、本発明においては、以 上のような問題のない、あるいは極めて少ない接着剤で ある、上記のカチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキ ン棚脂接着剤を用いることが好ましい。

【0035】なお、紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤として市販されているものの中には、紫外線加熱硬化併用型のエポキシ樹脂接着剤が含まれる場合があるが、この場合には、ラジカル硬化タイプのアクリル系樹脂と加熱

硬化タイプのエポキシ樹脂が混合あるいは変性してある場合が多く、前配のアクリル系樹脂のアクリルモノマーの抑発の問題や熱硬化型エポキシ樹脂の硬化塩度の問題が解決しておらず、本発明の有機ドレディスプレイに用いる接着剤としては好生しくない。

【0036】カチオン砂化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤とは、主たる硬化剤として紫外線等の光照射による光分解でルイス酸触媒を放出するルイス酸塩型砂化剤を含み、光照射により発生されたルイス酸が触媒となって主成分であるエポキシ樹脂がカチオン低合型の反応機構により重合し、硬化するタイプの接着剤である。

【0037】上記接着剤の主成分たるエポキン樹脂としては、エポキシ化オレフィン樹脂、脂環式エポキン樹脂、ノボラックエポキシ樹脂等が挙げられる。また、上記硬化剤としては、芳香族シアソニウムのルイス酸塩、ジアリルヨードニウムのルイス酸塩、トリアリルセレニウムのルイス酸塩等が挙げられる。これらのうちでは、シアリルヨードニウムのルイス酸塩が好ましい。

【0038】 接着剤の飽布量としては、積層されている 有機に上構地体の大きさや有機に上案子で構成されるディスプレイの個類や構造等にもよるが、好ましくは $6\times10^3-2\times1$ $0^3-2\times1$ $0^$

【0039】 扱物剤を用いて、射止板を接着し密謝する。射止ガスは、Ar、Ho、N₂等の不活性ガス等が好ましい。また、この射止ガスの水分含有量は、100 ppm以下、より好ましくは10 ppm以下、特には1 ppm以下であることが好ましい。この水分含有量に下限値は特にないが、通常0.1 ppm程度である。

【0040】 熱板材料としては、粘板側から発光した光を取り出す構成の場合、ガラスや石英、樹脂等の適明ないし半週明材料を用いる。また、逆積層の場合には、基板は透明でも不透明であってもよく、不適明である場合にはセラミックス等を使用してもよい。

【0041】また、基板に色フィルター膜や蛍光性物質を含む色変換膜、あるいは騰重体反射膜を用いて発光色をコントロールしてもよい。

【0042】色フィルター版には、液晶ディスプレイ第で用いられているカラーフィルターを用いれば良いが、 有機にし架子の発光する光に合わせてカラーフィルター の特性を調整し、取り出し効率・色純度を最適化すれば よい。 【0043】また、EL架子材料や蛍光変換層が光吸収 するような短波長の外光をカットできるカラーフィルタ 一を用いれば、架子の耐光性・設示のコントラストも向 しする。

【0044】また、膀館体多層膜のような光学海膜を用いてカラーフィルターの代わりにしても良い。

【0045】 並光変換フィルター Wは、EL発光の光を 吸収し、蛍光変換膜中の蛍光体から光を放出させること で、発光色の色変換を行うものであるが、組成として は、バインダー、蛍光材料、光吸収材料の 二つから形成 される。

【0046】 並光材料は、基本的には蛍光肚子収率が高いものを用いれば良く、EL発光被長域に吸収が強いことが望ましい。 與際には、レーザー色嚢などが適しており、ローダミン系化合物・ペリレン系化合物・シアニン系化合物・フタロシアニン系化合物(サブフタロシアニン等も含む)、ナフタロイミド系化合物・紹合環膜化水 緊系化合物・裕合複器環系化合物・スチリル系化合物・クマリン系化合物等を用いればよい。

【0047】バインダーは、臨本的に低光を削光しないような材料を選べば良く、フォトリングラフィー・印刷 学で微細なパターニングが出来るようなものが好ましい。また、】 TO、「20の成膜中にダメージを受けないような材料が好ましい。

【0048】光吸収材料は、並光材料の光吸収が足りない場合に用いるが、必要のない場合は用いなくても良い。また、光吸収材料は、並光性材料の並光を消光しないような材料を選べば良い。

【0049】本発明の有機氏し構造体は、以下のような構成により得ることができる。ホール注入電極は、通常 悲板側の範髄として形成され、発光した光を取り出す構成であるため、透明ないし半透明な電極が好ましい。透明電極としては、1TO(鍋ドープ酸化インジウム)、12O(肥鉛ドープ酸化インジウム)、2nO、SnO、1n₂O₂等が挙げられるが、好ましくは1TO

(個ドーブ酸化インジウム)、IZO(亜鉛ドープ酸化インジウム)が好ましい。ITOは、通常IngOyとSnOとを化学量論組成で含有するが、O量は多少これから偏低していてもよい。

【0050】ホール注入電極の厚さは、ホール注入を上分行える一定以上の厚さを有すれば良く、好ましくは10~500nm、さらには30~300nmの範囲が好ましい。また、その上限は特に問限はないが、あまり厚いと剝離、加工性の悪化、応力による障碍、光透過性の低下や、設価の粗さによるリーク等の問題が生じてくる。逆に厚さが称すぎると、製造時の膜強度やホール輸送能力、抵抗値の点で問題がある。

【0051】このホール注入粗極層は蒸粉法等によって も形成できるが、好ましくはスパッタ法により形成する ことが好ましい。 【0052】光を取り出す個の車極は、発光被長掛城、通常400~700m、特に各発光光に対する光透過率が50%以上、より好ましくは60%以上、特に80%以上、さらには90%以上であることが好ましい。透過率が低くなると、発光層からの発光自体が減度され、発光素子として必要な輝度を得難くなってくる。なお、コントラスト比を向上させたりして視聴性を向上させる目的等のため、比較的低い透過率とする場合もある。

【0053】 電子社入電欄としては、低仕事関数の物質が好生しく、例えば、K、Li、Na、Mg、La、Ce、Ca、Sr、Ba、Al、Ag、In、Sn、2n、2r等の企風元器単体、または安定性を向上させるためにそれらを含む2成分、3成分の合金系を用いることが好生しい。合金系としては、例えばAg・Mg(Ag:1~20at%)、Al・Li(Li:0.3~14at%)、In・Mg(Mg:50~80at%)、Al・Ca(Ca:5~20at%)等が好ましい。また、これらの酸化物を、補助電極と組み合わせて形成してもよい。なお、電子注入電極は蒸着法やスパッタ法で形成することが可能である。

【0054】 電子注入電極薄膜の厚さは、電子注入を十分行える一定以上の厚さとすれば良く、0 Jnm以上、好ましくは1nm以上とすればよい。また、その上限値には特に側限はないが、通常膜厚は1~500nm程度とすればよい。電子注入電極の上には、さらに保護電極を設けてもよい。

【0056】電子注入電極と保護電極とを併せた金体の 原さとしては、特に制限はないが、通常100~100 0m種理とすればよい。

【0057】 配極成膜後に、前配保護電極に加えて、SiO, 等の無機材料、テフロン、塩素を含むフン化膜器 重合体等の有機材料等を用いた保護膜を形成してもよい。保護膜は適明でも不適明であってもよく、保護膜の厚さは50~1200m程度とする。保護膜は、前配の反応性スパッタ法の値に、一般的なスパッタ法、落着法、PECVD法等により形成すればよい。

【0058】次に、有機EL構造体の有機物圏について 述べる。猫光圏は、少なくとも猫光機能に関与する1和 類、または2種類以上の有機化合物理膜の積層膜からなる。 【0059】発光層は、ホール(正孔)および電子の注入機能、それらの輸送機能、ホールと電子の再結合により励起子を生成させる機能を有する。発光層には、比較的電子的にニュートラルな化合物を用いることで、電子とホールを容易かつバランスよく注入・輸送することができる。

【0060】発光層は、必要により、狭磯の発光層の他、さらに有機材料のホール輸送圏を設けたり、電子注入輸送圏等を有していても良い。

【0061】ホール注入輸送層は、ホール注入電極からのホールの注入を容易にする機能、ホールを安定に輸送する機能および電子を妨げる機能を有するものであり、電子注入輸送層は、電子注入電極からの電子の注入を容易にする機能、電子を安定に輸送する機能およびホールを妨げる機能を有するものである。これらの層は、発光層に注入されるホールや電子を増大・閉じこめさせ、再結合個域を最適化させ、発光効率を改善する。

【0062】発光層の厚さ、ボール輸送層の厚さおよび 電子注入輸送層の厚さは、特に制限されるものではな く、形成方法によっても異なるが、通常5~500m型 度、特に10~300mとすることが好ましい。

【0063】ホール注入輸送園の厚さおよび電子注入輸送園の厚さは、再結合・発光領域の設計によるが、発光園の厚さと同程度または1/10~10倍程度とすればよい。ホール・電子の注入園と輸送園とを分ける場合は、注入園は1m以上、輸送園は1m以上とするのが好ましい。このときの注入園、輸送園の厚さの上限は、通常、注入園で500m程度、輸送園で500m程度である。このような膜厚については、注入輸送園を2周設けるときも同じである。

【0064】有機EL類子の発光層には、発光機能を有する化合物である蛍光性物質を含有させる。このような蛍光性物質を自有させる。このような蛍光性物質としては、例えば、特開昭63-284692号公報に開示されているような化合物、例えばキナクリドン、ルプレン、スチリル系色器等の化合物から選択される少なくとも1種が難げられる。また、トリス(8ーキノリノラト)アルミニウム等の8ーキノリノールまたはその誘導体を配位子とする企風館体色素などのキノリン誘導体、テトラフェニルブタジエン、アントラセン誘導体、テトラフェニルブタジエン、アントラセン誘導体、テトラフェニルブタジエン、アントラセン誘導体、特別平8-12600号公報(特別平6-116456号)に配載のテトラアリールエテン誘導体、特別平8-12969号公報(特別平6-114456号)に配載のテトラアリールエテン誘導体等を用いることができる。

【0065】また、それ自体で発光が可能なポスト物質と組み合わせで使用することが好ましく、ドーパントとしての使用が好ましい。このような場合の発光層における化合物の含有益は0.01~10wt%、さらには0.1~5wt%であることが好ましい。ホスト物質と組み合

わせて使用することによって、ホスト物質の発光波長特性を変化させることができ、長被長に移行した発光が可能になるとともに、築子の発光効率や安定性が向上する。

【0066】ホスト物質としては、キノリノラト創体が 好ましく、さらにはBーキノリノールまたはその勝尊体 を配位了とするアルミニウム鉛体が好ましい。 このよう なアルミニウム館体としては、特別昭63-26469 2月、特別平3-255190号、特別平5-7073 3号、韓州平5-258859号、韓州平6-2158 74身等に開示されているものを挙げることができる。 【0067】具体的には、まず、トリス(Bーキノリノ ラト) アルミニウム、ビス (8ーキノリノラト) マグネ シウム、ピス(ベンゾ (1) --8ーキノリノラト) 距 鉛、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト)アルミニウ ムオキシド、トリス(B-キノリノラト)インジウム、 トリス (5 …メチル・8 - キノリノラト) アルミニウ ム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-クロロー 8ーキノリノラト) ガリウム、ピス (5ークロロー8ー キノリノラト) カルシウム、6、7…ジクロルー8ーキ ノリノラトアルミニウム、トリス(5、 7ージプロモー 8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム、ポリ [証 鉛(11) -ピス(8-ヒドロキシー5-キノリニル)メ タン] 学がある。

【0068】また、8ーやノリノールまたはその誘導体 のほかに他の配位子を有するアルミニウム鉛体であって もよく、このようなものとしては、ピス (2ーメチルー 8-キノリノラト) (フェノラト) アルミニウム([[]) 、ピス(2-メチル B…キノリノラト)(オルト-クレゾラト) アルミニウム(III) 、ビス (2ーメチルー 8ーキノリノラト) (メタークレンラト) アルミニウム (III)、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(パラ ークレプラト) アルミニウム([1]) 、ピス (2ーメチル ー8ーキノリノラト) (オルト・フェニルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2-メチルー8-キノリノ ラト) (メターフェニルフェノラト) アルミニウム(口) I)、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラト) (パラー フェニルフェノラト) アルミニウム(]][) 、ビス (2-メチルー8ーキノリノラト)(2、3ージメチルフェノ ラト)アルミニウム(川川) 、ビス(2-メチルー8-キ ノリノラト) (2、6ージメヂルフェノラト) アルミニ ウム(III) 、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラト) (3, 4ージメチルフェノラト) アルミニウム(III) 、 ピス (2-メチルー8-キノリノラト) (3, 5-ジメ チルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2ーメチ ルー8ーキノリノラト)(3.5-ジーtertープチルツ エノラト) アルミニウム(III) 、ピス (2ーメチルー8 ーキノリノラト) (2、6-ジフェニルフェノラト) ア ルミニウム(III) 、ビス(2ーメチルー8ーギノリノラ ト)(2.4.6-トリフェニルフェノラト)アルミニ

ウム(1|1) 、ビス(2ーメチルー8ーやノリノラト) (2、3、6ートリメチルフェノラト) アルミニウム(」 」[)、ビス(2ーメチルー8ーやノリノラト)(2. 3. 5. 6ーテトラメチルフェノラト) アルミニウム(1 17) 、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(1ーナ フトラト) アルミニウム([1]]) 、ピス (2 -メチルーB - キノリノラト) (2ーナフトラト) アルミニウム(IL 1)、ピス(2、4ージメチルー8ーキノリノラト) (オルトーフェニルフェノラト)アルミニウム(111) 、 ピス(2、4ージメチルー8ーキノリノラト)(パラー フェニルフェノラト) アルミニウム(111) 、ビス(2。 **4ージメチルー8ーキノリノラト)(メターフェニルフ** ェノラト) アルミニウム(IJI) 、ビス (2、4ージメチ ルーピーキノリノラト)(3,5ージメチルフェノラ ト) アルミニウム(III) 、ビス (2, 4ージメチルー8 ーキノリノラト)(3,5ージーtertープチルフェノラ ト) アルミニウム([1]) 、ピス(2-メチルー4-エチ ルー8ーキノリノラト) (パラークレゾラト) アルミニ ウム(III) 、ピス(2ーメチルー4ーメトキシー8ーキ ノリノラト)(パラーフェニルフェノラト)アルミニウ ム(III)、ピス(2-メチルー5-シアノ-8-キノリ ノラト)(オルトークレゾラト)アルミニウム(III)、 ピス(2-メチルー6ートリフルオロメチルー8ーキノ リノラト) (2ーナフトラト) アルミニウム([1]) 箏が ある。

【0069】このほか、ビス(2-メチルー8-キノリ ノラト) アルミニウム([[[] ーμーオキソーピス (2ー メチルー8ーキノリノラト) アルミニウム(III) 、ビス (2.4…ジメチルー8…キノリノラト)アルミニウム (III) -μ-オキソービス (2, 4-ジメチル-8-キ ノリノラト) アルミニウム(III) 、ピス(4ーエチルー 2ーメチルーBーキノリノラト) アルミニウム(III) ー μーオやソービス (4-エチルー2-メチルー8-キノ リノラト) アルミニウム(131) 、ピス (2-メチルー4 ーメトキンキノリノラト) アルミニウム(jji) ーμーオ キソーピス (2-メチル・4-メトキシキノリノラト) アルミニウム(III) 、ピス (5-シアノー2-メチルー 8ーキノリノラト) アルミニウム(III) -μ-オキソー ピス (5ーシアノー2ーメチルー8ーキノリノラト) ア ルミニウム([[]])、ピス (2ーメチルー5ートリフルオ ロメチルー8ーキノリノラト) アルミニウム(III) ーu ーオキソービス (2ーメチルー5…トリフルオロメチル ーはーキノリノラト) アルミニウム(III) 等であっても よい。

【0070】このほかのポスト物質としては、特別平8-12600号公報(特頭平6-110569号)に記載のフェニルアントラセン誘導体や特別平8-12969号公報(特脳平6-114456号)に記載のテトラアリールエテン誘導体なども好ましい。

【0011】発光樹は钳子注入輸送層を兼ねたものであ

ってもよく、このような場合はトリス(8ーキノリノラト)アルミニウム等を使用することが好ましい。 これらの蛍光性物質を落着すればよい。

【0072】虫た、発光層は、必要に応じて、少なくとも1種のホール律入輸送性化合物と少なくとも1種の電子注入輸送性化合物との混合層とすることも好ましく、さらにはこの混合層中にドーパントを含有させることが好ましい。このような混合層における化合物の含有量は、0.01~20w1%、さらには0.1~15w1%とすることが好ましい。

【0073】 組合圏では、キャリアのホッピング伝導パスができるため、各キャリアは極性的に有利な物質中を移動し、逆の極性のキャリア注入は起こりにくくなるため、有機化合物がダメージを受けにくくなり、数子の命がのびるという利点がある。また、前述のドーパントをこのような混合圏に含有させることにより、混合層自体のもつ発光波長特性を変化させることができ、発光波長を反波及に移行させることができるとともに、発光速度を高め、業子の安定性を向上させることもできる。

【0074】混合畑に用いられるホール注入輸送性化合物および能子注入輸送性化合物は、各々、後述のホール注入輸送性の化合物および電子注入輸送性の化合物の中から選択すればよい。

【0075】電子注入輸送性の化介物としては、キノリン誘導体、さらにはヨーキノリノールないしその誘導体を配位子とする金属船体、特にトリス(8ーキノリノラト)アルミニウム(Alq3)を用いることが好ましい。また、上記のフェニルアントラセン誘導体、テトラブリールエテン誘導体を用いるのも好ましい。

【0076】ホール注人輸送性の化合物としては、強い 蛍光を持ったアミン誘導体、例えば上記のホール輸送材 料であるトリフェニルジアミン誘導体、さらにはスチリ ルアミン誘導体、労香族縮合環を持つアミン誘導体を用 いるのが好ましい。

【0077】この場合の混合比は、それぞれのキャリア移動度とキャリア濃度によるが、一般的には、ホール注入輸送性化合物の化合物/電子注入輸送機能を有する化合物の重型比が、1/99-99/1、さらに好ましくは10/90~90/10、特に好ましくは20/80~80/20限度となるようにすることが好ましい。

【0078】また、混合圏の厚さは、分予圏一圏に相当する厚み以上で、有機化合物圏の膠厚未満とすることが好ましい。具体的には1~85mmとすることが好ましく、さらには5~60mm、特には5~50mmとすることが好ましい。

【0079】また、配合圏の形成方法としては、異なる 蒸資源より蒸発させる共落者が好ましいが、蒸気圧(蒸 発温度)が同程度あるいは非常に近い場合には、予め同 じ蒸筍ボード内で混合させておき、蒸剤することもでき る。混合圏は化合物同士が均一に混合している方が好む しいが、場合によっては、化合物が扁状に存在するものであってもよい。発光層は、一般的には、有機蛍光物質を蒸費するか、あるいは、樹脂パインダー中に分散させてコーティングすることにより、発光層を所定の厚さに形成する。

【0080】また、ホール注入輸送回には、例えば、幣 開昭63-295695身公報、特開平2-19169 4号公報、特別平3-792号公報、特別平5-234 081月公報、特別平5-239455号公報、特別平 5-299174号公報、特別47-126225号公 報、特別平7-128226号公報、特別平8-100 172号公報、EPO650955A 1 特に犯載されて いる各種有機化合物を用いることができる。例えば、テ トラアリールベンジシン化合物(トリアリールジアミン ないしトリフェニルジアミン:TPD)、労働級三級ア ミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリア ソール膀導体、イミダゾール誘導体、アミノ茲を育する オキサジアソール誘導体、ポリチオフェン等である。こ れらの化合物は、1年のみを用いても、2種以上を併用 してもよい。 2 種以上を併用するときは、別層にして糠 **励したり、混合したりすればよい。**

【0081】電子注入輸送間には、トリス(8ーキノリノラト)アルミニウム(Ala3)等の8ーキノリノールまたはその誘導体を配位子とする有機金属側体などのギノリン防導体、オキサジアゾール誘導体、ペリレン誘導体、ピリジン誘導体、ドリミジン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ位換フルオレン誘導体等を用いることができる。電子注入輸送層は発光間を兼ねたものであってもよく、このような場合はトリス(8ーキノリノラト)アルミニウム等を使用することが好ましい。電子注入輸送層の形成は、発光層と同様に、蒸管等によればよい。

【0082】 電子注入輸送層を電子注入層と電子輸送器とに分けて積層する場合には、電子注入輸送層用の化合物の中から好ましい組み合わせを選択して用いることができる。このとき、電子注入電極側から電子親和力の値の大きい化合物の順に積層することが好ましい。このような積層順については、電子注入輸送層を2層以上敗けるときも同様である。

【0083】ボール輸送圏、発光圏および電子注入輸送 層の形成には、均質な解膜が形成できることから、真空 蒸着法を用いることが好ましい。真空蒸着法を用いた場合、アモルファス状態または結晶粒径が0、2μm 以下 の均質なppiが得られる。結晶粒径が0、2μm を超え ていると、不均一な発光となり、築子の駆動電圧を高く しなければならなくなり、ホールの注入効率も苦しく低 下する。

【0084】真空蒸着の条件は特に限定されないが、1 0 Pa以下の真空度とし、蒸着速度は0.01~1nm/ soc 極度とすることが好ましい。また、真空中で連続し て各層を形成することが好ましい。 真空中で迎殺して形成すれば、各層の界面に不純物が吸着することを防げるため、高層性が得られる。また、紫子の駆動電圧を低くしたり、ダークスポットの発生・成長を抑制したりすることができる。

【0085】これら各層の形成に真空蒸船法を用いる場合において、1層に複数の化合物を含有させる場合、化合物を入れた各ポートを個別に温度側卸して共盛着することが好ましい。

【0086】有機化し索子は、直流駆動やパルス駆働され、また交流駆動も可能である。印加電量は、通常、2~30V 程度である。

[0087]

【実施例】ガラス基板としてコーニング社製商品名?0 59基板を中性洗剤を用いてスクラブ洗浄した。

【0088】この基板上にしての酸化物ターゲットを用いRFマグネトロンスパッタリング法により、基板似度 250℃で、膜厚200nmのして〇ホール注入電極圏を 形成した。

【0090】次いで、蒸着法により、ポリチオフェンを 蒸着速度0. 1 nm/secで 10 nmの厚さに蒸着してホー ル注入層を形成し、TPDを蒸着速度0. 1 nm/secで 20 nmの厚さに蒸着してホール輸送層を形成した。

【0091】さらに、破圧を保ったまま、N. N.

N', N' - テトラヤス (m - ビフェニル) - 1, 1' - ビフェニルー4, 4' - ジアミン (TPD) と、トリス (8 - ギノリノラト) アルミニウム (A L q 3) と、ルプレンとを、全体の蒸育速度 0, 2 nm/secとして 1 0 nmの原さに蒸着し、発光間とした。 TPD: A L q 3 = 1:1 (重量比)、この混合物に対してルプレンを 1 0 体积%ドープした。

【0092】次いで、被圧を保ったまま、AlLi(Li 7at%)を1mの厚さに蒸着し、続けてAlを200mの厚さに蒸着し、電子注入電極および補助電極とし、最後にガラス財止板を貼り合わせ、有機目し案子。このときの接着剤は、エポヤン系光硬化型接着剤を用いた。

【0093】次いで、下配表1に示す樹脂と乾燥剤との混合物である射止樹脂を、図1、2に示すように対止板の接合部外間金城を覆うように塗布し、射止樹脂園を形成した。なお、乾燥剤の固定部材は、エポキン樹脂として光硬化型エポキシ樹脂(6000mT/cm のUV硬化の後、85℃で2時間加熱した)、フッ森系グリースとしてPTFEグリースを用いた。

【0094】初られた各有機EL案チサンプルを、60 ビーRH95%の保存条件下で10mA/cmの低流密度で 連続駆動させ、500時間駆動した後に発光面を観察し て各面器ダークスポットを観察した。結果を安1に示す。

[0095]

【武1】

扱 1

544	柳阳	麻椒坤	乾燥剤酸加量 (政量%)	ダークスポットセ (μm)
サンプル!	日本の中では、	シリカゲル	1	50~100
サンブルス	エポ中シ系樹脂	ゼオライト	1	<50
サンプル3	エポキシ茶樹即	せょうイト	10	<50
サンプル4	エポキシ系樹脂	ゼオライト	20	50~100
サンブルも	フッポ系グリース	ゼオライト	1	<50
比較サンブル1	なし	なし	-	>150
比較サンブル2	エルイン系制型	ゼオライト	0. 3	>125
比較サンブル3	エポペン系似別	ゼナライト	40	>200

【0096】後1から明らかなように、本発明サンプルは、グークスポット径が小さく、ダークスポットの拡大が効果的に抑制されていることがわかる。

[0097]

【発明の効果】以上のように本他明によれば、駆動時間の経過に伴う輝度の低下、ダークスポットの発生、拡大といった器子の経時労化を有効に抑制し、初期性能を最期間維持できるとともに、簡単な対止工程で製造でき、しかも低コストの有機にし業子を実現することができ

చ,

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機にL数子の基本構成を示す概略側 面図である。

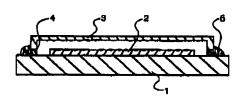
【図2】図1の平面図である。

【符号の説明】

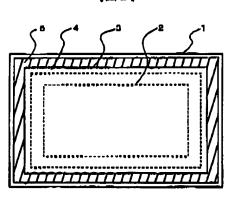
- 1 悲极
- 2 有機EL構造体
- 3 對止板

4 接特剂

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72) 発明者 鬼塚 理

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 海老沢 晃

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(72)発明者 川島 真祐紀

東京都中央区日本橋 - 丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB02 AB17 AB18 BB01

BB02 BB05 BB06 CA01 CB01

DAOO EBOO FAOI PAO2 FAU3